中信科技大學 半導體工程系 碩士班 課程規劃表(適用114學年度入學) CTBC University of Science and Technology Department of Semiconductor Engineering for Master's Program (Effective from Fall 2025)

科 目 名 稱 Subject			第一學年				第二學年			
			1st school year			2nd school year				
			上學期		下學期		上學期		下學期	
			1st semester		2nd semester		1st semester		2nd semester	
			學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數
		t or 1114 (1) (0)	Credits	Hours	Credits	Hours	Credits	Hours	Credits	Hours
專業課程 Professional Courses	必修 Required	專題討論(1)(2)	2/ 2		2/	2				
		Seminar (1)(2)								
		學術倫理專題	1/	1						
		Academic Ethics Education								
		碩士論文			6/ 6					
		Master's Thesis								
		小計Subtotal	3/ 3		8/8		0/ 0		0/ 0	
		健康生活型態研究	2/	2						
		Research on Healthy Lifestyle	3/ 3							
		跨領域企業講座			2/	2				
		Interdisciplinary Enterprise Lecture			2/	2				
		專題討論(3)(4)					2/	2	2/	2
	修課程	Seminar(3)(4)					2/	2	2/	2
Profes		植物工廠之科技應用	2/	2						
Elective Courses		Technology Application in Plant Factory	2/ 2							
		產業溫室氣體盤查	2/ 2							
		Industrial Greenhouse Gas Inventory								
		產業節能減碳技術	2/ 2							
		Industrial Energy Saving and Carbon Reduction								
		Technology								
		AI輔助應用電子電路設計實務	2/ 2							
		AI Assisted Applied Electronic Circuit Design								
		Practice								
		智慧型數據分析實務	2/ 2							
		Intelligent Data Analysis Practice								
		產業智慧化	2/2							
		Industrial Intelligentization	2/ 2							
		智慧型系統實作	2/ 2							
		Intelligent Systems Practice								
		高等半導體元件	2/	2.						
		Advanced Semiconductor Components								
		高等積體電路製程	2/	2						
		Advanced Integrated Circuit Process	21 2							
		產業低碳化診斷分析								
		Diagnostic Analysis of Industrial Low	2/	2						
		Carbonization								
		AI輔助程式設計實務	2/ 2							
		Vibe Coding Process	ļ							
		產業分析與AI數據應用				2/ 2				
		Industrial Analysis and AI Data Application								
		化合物半導體技術			2/ 2					
		Compound Semiconductor Technology					<u> </u>			

中信科技大學 半導體工程系 碩士班 課程規劃表(適用114學年度入學)

CTBC University of Science and Technology Department of Semiconductor Engineering

for Master's Program (Effective from Fall 2025)

科 目 名 稱 Subject			第一學年				第二學年			
			1st school year				2nd school year			
			上學期		下學期		上學期		下學期	
			1st semester		2nd semester		1st semester		2nd semester	
		學分	時數	學分	時數	學分	時數	學分	時數	
	· 다 - 나 디 다 나	Credits	Hours	Credits	Hours	Credits	Hours	Credits	Hours	
	產品碳足跡 Parlan Carlan Francisco			2/	2					
	Product Carbon Footprint									
	太陽能系統設計			2/ 2						
	Solar System Design									
	智慧科技農業			2/ 2						
	Smart Technology Agriculture									
	智慧物聯網實作			2/	٥					
	Practice of AIoT			2/	2					
	數位積體電路設計			2/	•					
	Digital Integrated Circuit Design			2/ 2						
	半導體元件設計與模擬									
	Semiconductor Device Design and Simulation			2/ 2						
				-						
	智慧維護系統實務			2/ 2						
	Intelligent Maintenance System Practice									
	邊緣AI實務			2/	2					
	Edge AI Practice			2/ 2						
	感測器元件設計			2/	2					
	Sensor component design			2/	<i>L</i>					
	小計Subtotal	25/	25	24/	24	2/	2	2/	2	
	114年07月08 日 校課程發展委員會會議通過Amended Date: 2025-07-08									

114年07月08 日 校課程發展委員會會議通過Amended Date: 2025-07-08

1. 總畢業學分數至少31學分,包括專業必修11學分(含論文)、最低選修20學分。

The total number of credits completed to be eligible to graduate shall not be less than 31credits (11credits for professional required courses (excluding thesis), and minimum *credits for elective courses).

2.各科成績以70分(含)以上為及格。

備註 Note A score of 70 points or above in each subject shall be considered a pass.

3.操行成績70分(含)以上為及格。

Conduct score of 70 points or above shall be considered a pass.

4.碩士論文為6學分,碩士班學生須完成碩士論文及考核通過才可畢業。

The thesis credits shall be 6. The graduate students shall complete their graduation thesis and pass the assessment before graduation.

5.碩士論文可跨所修課。

5.Interdepartmental courses taken shall be for Master's Thesis.